

Personnel Information Form

人事資料表

\* Please fill out the form in English or Chinese 請使用英文或中文填寫此資料表

\* TSMC will collect, process and use the personal information you provided in this form in accordance with Personal Information Protection Act (Taiwan). For more detailed information, please refer to the last page of this form. 本公司將依照個人資料保護法蒐集、處理與利用您以下所提供的個人資料。詳細資訊請參照本人事資料表最末頁之說明。

Job Applied For 申請職務	1.	2.	
<b>A. General Information 個人基本資料</b>			
Name 姓名	Chinese 中文	Nationality 國籍	<input type="checkbox"/> R.O.C. 中華民國
	English 英文		<input type="checkbox"/> _____
Have you ever changed your name? 您是否曾更改過姓名? <input type="checkbox"/> No 否 <input type="checkbox"/> Yes 是    Name before changed 原名: _____			
Phones 電話	(Tel) (Cell)		
E-mail Address 電子郵件			

<b>B. Education, Specialty &amp; Language Ability 教育、專長與語文能力</b>										
Grade 階段	Name of School 學校名稱	Major 科系	From 起		To 迄		Graduated 是否畢業		Type 日/夜間部	Highest Degree 最高學歷
			M 月	Yr 年	M 月	Yr 年	Yes	No		
High School 高中(職)									<input type="checkbox"/> Day 日間部 <input type="checkbox"/> Night 夜間部	
Jr. College 專科									<input type="checkbox"/> Day 日間部 <input type="checkbox"/> Night 夜間部	
University 大學									<input type="checkbox"/> Day 日間部 <input type="checkbox"/> Night 夜間部	
Post Graduate (Master) 研究所(碩士)										
Post Graduate (PhD) 研究所(博士)										
Other 其他										

Describe any special vocational or technical training and specialized knowledge/skill 請說明您的專業知識與技能

In summary, key words of your expertise are: 您專業技能的關鍵字詞為何(註: 關鍵字有助加速將您的履歷派送至適合職缺)

**Academic Ranking:** select the class academic ranking

個人在學成績排名

1. 大學 Bachelor:  Top 10%  11~20%  21~50%  51%~100%

2. 研究所 Master:  Top 10%  11~20%  21~50%  51%~100%

**Language Ability:** indicate the language and your proficiency, i.e. Excellent, Good, Useful, A little, Not at all.

語文能力: 請以極佳、佳、普通、略通或不通說明您對該語文的熟練程度

Second Language and so on 第 2、3...外國語	Listening 聽	Speaking 說	Reading 讀	Writing 寫	Remarks 備註
1. English					
2.					
3.					

### C. Academic Achievement & Honor 學術成就及獲獎紀錄

1. Honor/Award: indicate international or national contest awards, e.g. Presidential Award, Phi Tau Phi Scholastic Honor.

獲獎榮譽: 個人書卷獎、斐陶斐榮譽學員會員、或其他國際性/全國性競賽獲獎紀錄

Name of Honor/Award 獎項名稱	Qualification for the Honor/Award 獎項競賽資格	Prize 得獎名次/獎項	Category 性質	Year 發表年
			<input type="checkbox"/> Domestic <input type="checkbox"/> International	
			<input type="checkbox"/> Domestic <input type="checkbox"/> International	

2. Publication on A Class Journal (e.g. Nature, IEEE, SPIE, JACS...etc.)

A級期刊論文 (例如: Nature, IEEE, SPIE, JACS 等)

Journal 期刊名稱	Title of the Publication 論文題目	1 <sup>st</sup> author or 1 <sup>st</sup> author second to Professor 第一作者或 次於教授後之第一作者	Year 發表年
		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

3. Oral Publication on A Class Conference (e.g. Nature, IEEE, SPIE, JACS...etc.)

口頭發表之A級研討會論文 (例如: Nature, IEEE, SPIE, JACS 等)

Conference 研討會名稱	Title of the Oral Publication 口頭發表之論文題目	1 <sup>st</sup> author or 1 <sup>st</sup> author second to Professor 第一作者或 次於教授後之第一作者	Location 地點	Year 發表年
		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		

<b>4. Invention /Patent</b> 發明及專利			
<b>Patent Name</b> 發明/專利名稱		<b>Date of Issue</b> 核准日期	<b>Patent Certificate No.</b> 證號
<b>Country of Issue</b> 核發國			
(1)			
(2)			
<b>5. License or Certificate</b> 專業證照			
<b>License or Certificate</b> 專業證照或檢定證書		<b>Date of Issue</b> 發照日	<b>Certificate No.</b> 證照字號
<b>Remarks</b> 備註			
(1)			
(2)			
<b>6. Experience in Participating in Associations</b> 社團經驗			
<b>Name of Association</b> 社團名稱		<b>Title</b> 職稱	<b>Year</b> 年
(1)			
(2)			

**D. Working Experience** : It is at your discretion to provide the information of supervisor and compensation.  
工作經驗:直屬主管及薪資資料請自行斟酌是否填寫

From 起		To 迄		Title / On Grade Year 職稱/在職年資	Co. Name 公司名稱 (請填入公司全名)	Co. Location (Country) 公司所在 地點	Supervisor 直屬主管		Compensation 薪資			Reason for Leaving 離職原因
M 月	Yr 年	M 月	Yr 年				Name 姓名	Title 職稱	Monthly Base Salary 月薪	Allowance /Bonus 津貼/獎金	Others 其他	

May we contact your present employer? 台積公司是否可與您的現任雇主聯絡查證  No 否  Yes 是  
We shall not do so without your consent. 未經您同意台積公司絕不會聯絡您的現任雇主

Describe your experience, major achievement during each of the period mentioned above.  
請摘要您於上述各職務的主要成就

**E. Others 其他**

Do you have any relatives or friends working in tsmc? 目前是否有任何親屬、朋友任職於台積公司?

No 否  Yes 是 If yes, please specify the name, relation and dept. 如有, 請列出姓名、關係及任職部門

Name 姓名	Relation 關係	Department 部門	Name 姓名	Relation 關係	Department 部門

Reference Check : Please provide minimum of three names. Your supervisor(s), research advisor(s) or teacher(s) must be included in.  
 資歷查核: 請至少提供三位查核對象, 其中至少含直屬主管、論文指導教授或授課教師

Name 姓名	Relation 關係	Company / Dept. 公司/部門	Title 職稱	Contact 聯絡方式
				(Tel) (Cell) E-mail:
				(Tel) (Cell) E-mail:
				(Tel) (Cell) E-mail:

What do you expect most of the job that you are applying for? Please tick and explain briefly.

您對下一份工作最重視的項目為何, 請勾選並簡要說明

Aspect 項目	Why 原因	Aspect 項目	Why 原因
<input type="checkbox"/> Greater responsibility 擔負更大的責任		<input type="checkbox"/> New field of work 新領域	
<input type="checkbox"/> Salary 薪資		<input type="checkbox"/> Opportunities of learning & development 訓練與發展的機會	
<input type="checkbox"/> Job security 工作保障		<input type="checkbox"/> Different location 工作地點	
<input type="checkbox"/> Others 其他			

When will you be available for the new job if you are recruited?

如獲任用何時可以報到? Yr 年 M 月 Date 日

Expected Salary

期望薪資

NT\$

Which channel did you learn the job opening? 您自何處得知此職缺

- Campus 學校  Job bank 人力銀行  Newspaper ad. 報紙廣告  
 Magazines 雜誌  Friends / Relatives 親友  Teachers/Advisors 授課教師/指導教授  
 Employment Service Office 就業服務站  Others 其他, 請說明 \_\_\_\_\_

Additional information you wish to add 其他補充資訊

I hereby authorize TSMC to verify the accuracy of all the statements made and the personal information provided in this Form (“Information”), and I fully understand that any falsification in this Form constitutes a sufficient and just cause for dismissal of my employment if hired.

I hereby consent and authorize TSMC and its affiliated entities, employee welfare committees of TSMC and its affiliated entities, TSMC Education and Culture Foundation and any other third parties authorized by the above entity or entities to collect, process and use, domestically and internationally, the personal information that I provided or will provide for the purposes of TSMC's recruitment process, personnel management and business operation in accordance with relevant laws governing the protection of personal information, and to retain the information for at least 15 years after all the aforementioned purposes no longer exist.

In addition, I have read the above statement and acknowledged that I understood and have been informed the purposes of collecting the Information, the classification of the Information, the time period, areas, targets and ways of using the Information, my rights under Article 3 of Personal Information Protection Act and the ways to exercise them, and the consequences if I choose not to provide the Information.

本人謹此授權台積公司得就本人於此人事資料表中所提供之陳述與個人資料內容之正確性進行確認。本人充分瞭解在此人事資料表中所為之一切陳述如有虛偽不實，將足以構成終止聘僱合約之事由。

本人並特此同意及授權台積公司及其關係企業、台積公司及其關係企業之職工福利委員會、台積電文教基金會及以上公司及組織所委託之第三人為招募聘用、人事管理及業務執行之目的，在符合個人資料保護相關法令之範圍內，蒐集、於國內與國際間處理、利用本人已經提供及未來將提供的個人資料，並得於特定目的消失後保存至少十五年。

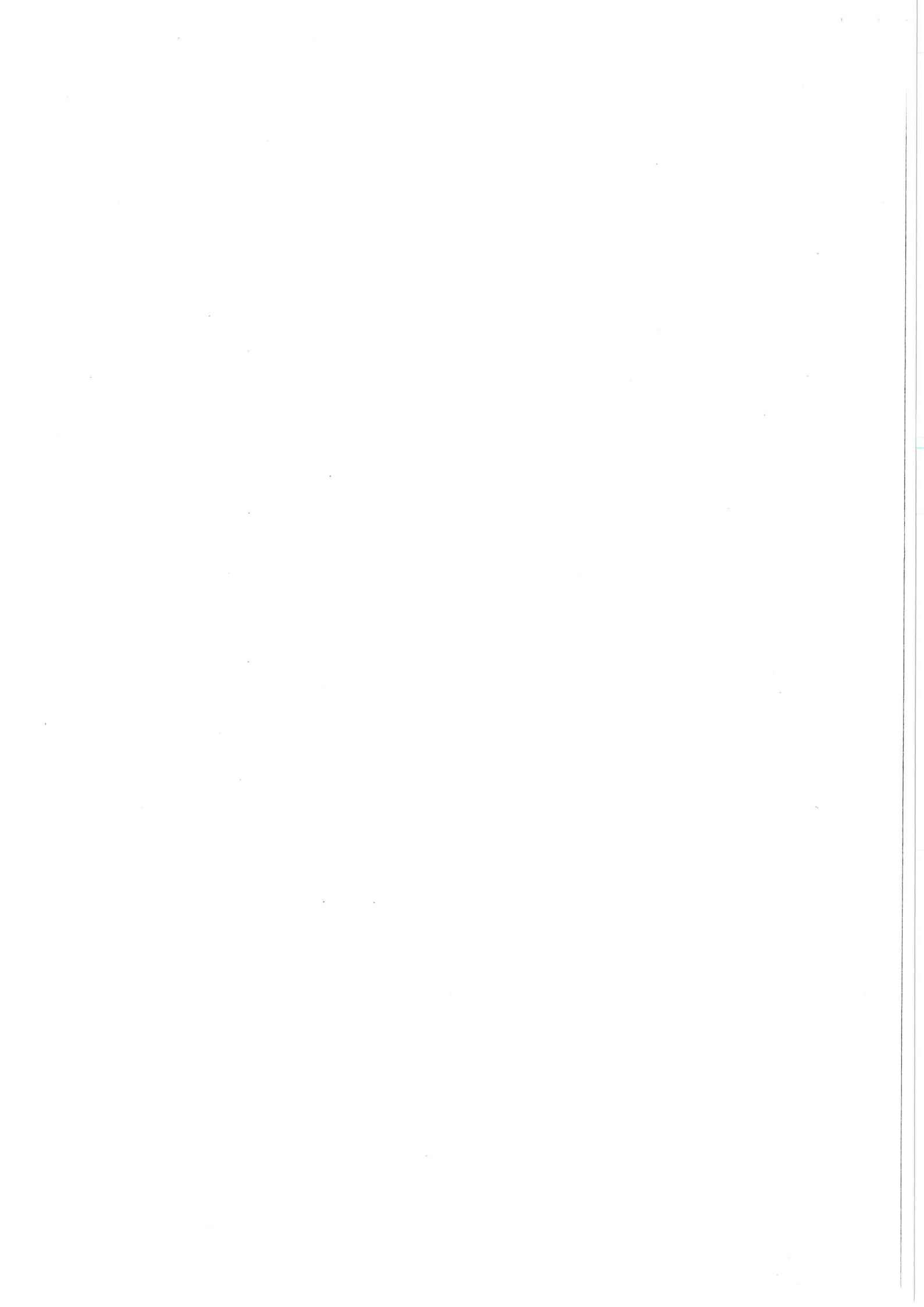
本人已詳閱上開內容，並確認本人已瞭解且已依個人資料保護法及相關法令之規定受告知本人事資料表內個人資料之蒐集目的、個人資料類別、利用之期間、地區、對象及方式、依個人資料保護法第三條規定得行使之權利及權利行使方式、及不提供本人本履歷表、人事資料表內個人資料時將對本人權益之影響。

Signature 簽名 \_\_\_\_\_ Date 日期 \_\_\_\_\_

I hereby declare that I will comply with all TSMC regulations during my employment. In case of any violation, I agree to accept and be bound by applicable penalties as specified in the TSMC Work Rules and relevant rules.

本人同意並保證：本人於在職期間將遵守台積公司所有相關規定。如有違反，本人同意接受工作規則及其他相關規定之懲處。

Signature 簽名 \_\_\_\_\_ Date 日期 \_\_\_\_\_



歡迎您應邀至台積電面談，為了更了解您的專長及您對工作的期望，敬請撥冗填寫本問卷。本問卷並不計分，敬請放心填答。謝謝您的合作！

姓名： \_\_\_\_\_ 應徵職務： \_\_\_\_\_ 填寫日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

一、吸引您參加台積電本次求才活動最主要之原因《可複選並排序重要性》

- 產業類別  公司發展  公司制度  公司福利  職務內容  訓練與發展制度  
 升遷管道  工作環境  薪資待遇  工作地點  家庭因素  其他 \_\_\_\_\_

請說明：

二、如果有選擇，您希望的工作區域為下列哪些地方《可複選並排序重要性》

- 大台北  新竹  大台中  台南  海外(地區如 \_\_\_\_\_ )

三、請說明最近您參加過面試之公司名稱(含台積電其他廠區\部門)、應徵職務及工作地點。

	公司名稱 (台積電廠區\部門)	應徵職務	工作地點
1.			
2.			
3.			

四、請根據您的學經歷，評估在台積現有工作職缺中，您較適合的工作內容，為什麼？

五、請簡單說明未來三年您希望自己在職場的角色/工作上的定位。

※第六、七題無經驗者免填

六、請說明您最近一個工作最留念/喜歡的地方《可複選並排序重要性》

- 公司制度  主管的領導風格  工作內容  工作地點  薪資待遇  職涯規劃  
 進修深造  個人專長與興趣  身心平衡  家庭照顧  其他 \_\_\_\_\_

請說明：

七、請說明您最近一個工作覺得較不適應/不喜歡的地方《可複選並排序重要性》

- 公司制度  主管的領導風格  工作內容  工作地點  薪資待遇  職涯規劃  
 進修深造  個人專長與興趣  身心平衡  家庭照顧  其他 \_\_\_\_\_

請說明：

八、請剖析自己在職場上，擁有技術或個性的競爭優勢及需加強/改善的部份？

1. 競爭優勢-

2. 需加強 -

九、請就您的專長或所學，具體描述你曾完成的專案/專題名稱/理論基礎及可實際應用範圍？

十、請描述您在最近一個公司/部門(或學校社團)中所擔任角色的重要性及其貢獻。

十一、請說明您最近一份工作(專案/論文)最有成就感和挫折感的事件，為什麼？並簡單描述其達成和克服的過程。

-感謝您耐心的填答-

2<sup>nd</sup> Version . 11/24/2009